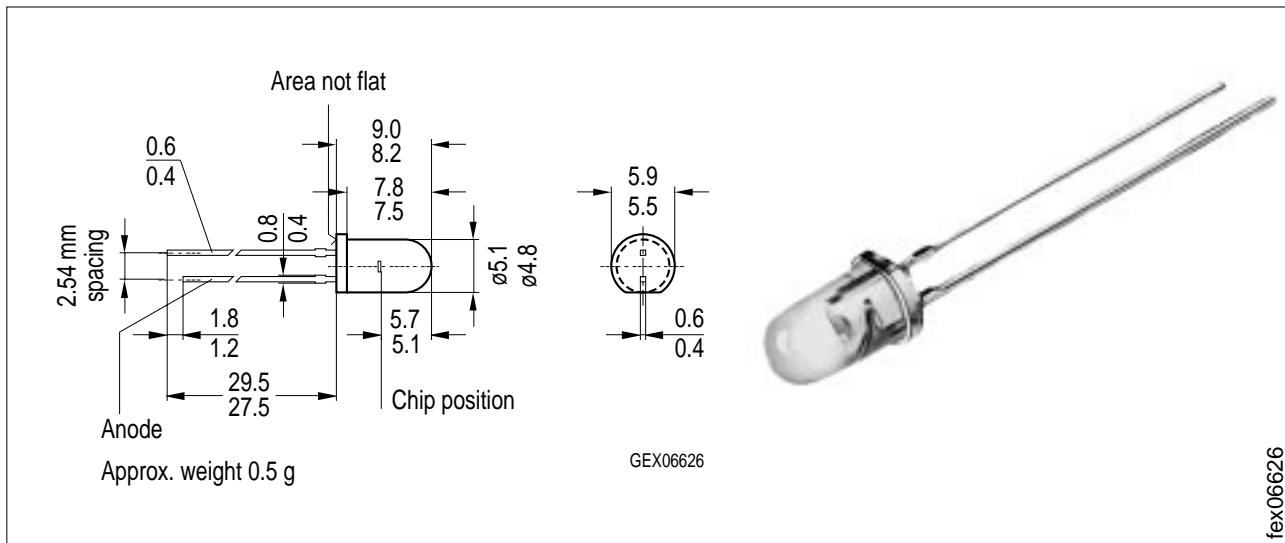


## GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)

SFH 486



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

fex06626

### Wesentliche Merkmale

- Hergestellt im Schmelzepitaxieverfahren
- Hohe Zuverlässigkeit
- Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger

### Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern
- Gerätefernsteuerungen für Gleich- und Wechsellichtbetrieb

### Features

- Fabricated in a liquid phase epitaxy process
- High reliability
- Spectral match with silicon photodetectors

### Applications

- IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers
- Remote control for steady and varying intensity

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
SFH 486	Q62703-Q1094

**Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Maximum Ratings**

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{\text{op}}, T_{\text{stg}}$	- 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	100	mA
Stoßstrom, $t_p = 10 \mu\text{s}, D = 0$ Surge current	$I_{\text{FSM}}$	2.5	A
Verlustleistung Power dissipation	$P_{\text{tot}}$	200	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	$R_{\text{thJA}}$	375	K/W

**Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Characteristics**

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100 \text{ mA}$	$\lambda_{\text{peak}}$	880	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % von $I_{\text{rel}}$ Spectral bandwidth at 50 % of $I_{\text{rel}}$ $I_F = 100 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	80	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\phi$	± 11	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	0.16	mm <sup>2</sup>
Abmessungen der aktive Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.4 × 0.4	mm
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip front to lens top	$H$	5.1 ... 5.7	mm

Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

## Characteristics

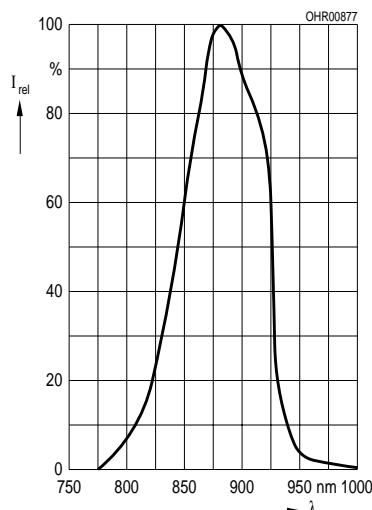
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Schaltzeiten, $I_e$ von 10 % auf 90 % und von 90 % auf 10 %, bei $I_F = 100 \text{ mA}$ , $R_L = 50 \Omega$ Switching times, $I_e$ from 10 % to 90 % and from 90 % to 10 %, $I_F = 100 \text{ mA}$ , $R_L = 50 \Omega$	$t_r, t_f$	0.6/0.5	$\mu\text{s}$
Kapazität Capacitance $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	$C_o$	25	pF
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	$V_F$ $V_F$	1.50 ( $\leq 1.8$ ) 3.00 ( $\leq 3.8$ )	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5 \text{ V}$	$I_R$	0.01 ( $\leq 1$ )	$\mu\text{A}$
Gesamtstrahlungsfluß Total radiant flux $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$\Phi_e$	25	mW
Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ , $I_F = 100 \text{ mA}$	$TC_I$	-0.5	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 100 \text{ mA}$	$TC_V$	-2	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda$ , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda$ , $I_F = 100 \text{ mA}$	$TC_\lambda$	0.25	nm/K

Strahlstärke  $I_e$  in Achsrichtunggemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.001 \text{ sr}$ Grouping of radiant intensity  $I_e$  in axial directionat a solid angle of  $\Omega = 0.001 \text{ sr}$ 

Bezeichnung Description	Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$I_{e \min}$ $I_{e \max}$	40 typ. 60	mW/sr mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	$I_{e \text{ typ.}}$	600	mW/sr

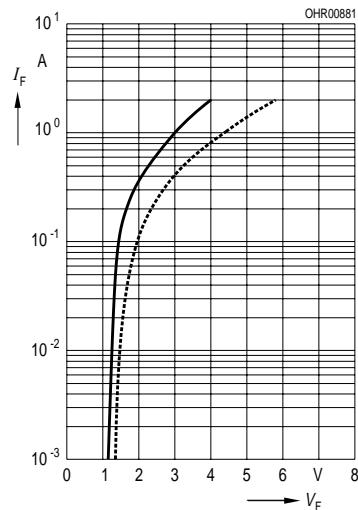
### Relative spectral emission

$$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$$

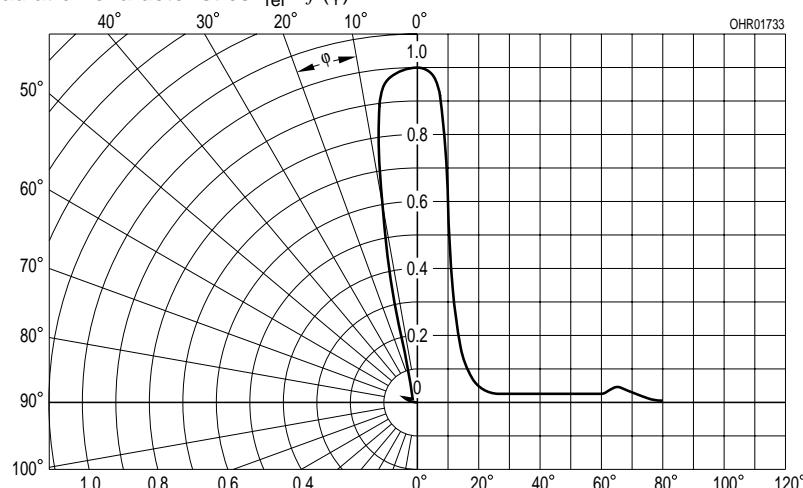


### Forward current

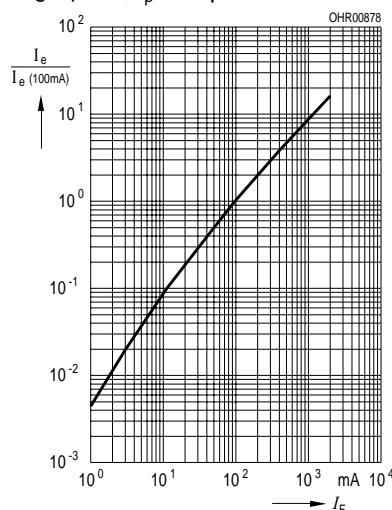
$$I_F = f(V_F), \text{ single pulse, } t_p = 20 \mu\text{s}$$



### Radiation characteristics $I_{\text{rel}} = f(\phi)$

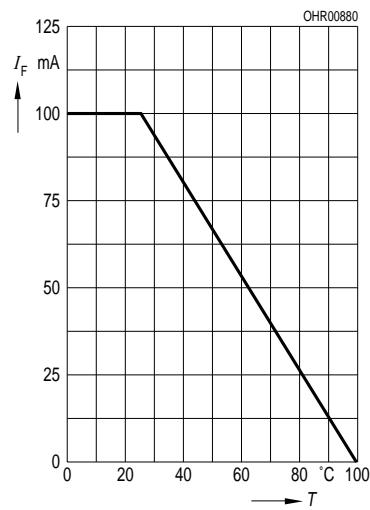


### Radiant intensity $\frac{I_e}{I_e 100 \text{ mA}} = f(I_F)$ Single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$



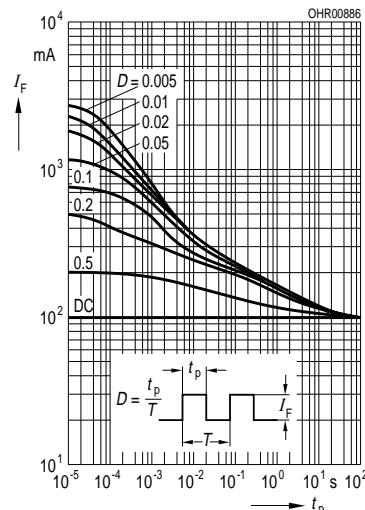
### Max. permissible forward current

$$I_F = f(T_A)$$



### Permissible pulse handling capability

$$I_F = f(\tau), T_A = 25^\circ\text{C}, \text{duty cycle } D = \text{parameter}$$



### Forward current versus lead length between the package bottom and the PC-board $I_F = f(l)$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$

